PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-001384

(43) Date of publication of application: 08.01.1993

(51)Int.CI.

C23C 18/34 C23C 18/50

(21) Application number: 03-175929

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

21.06.1991

(72)Inventor: GOTO FUMIO

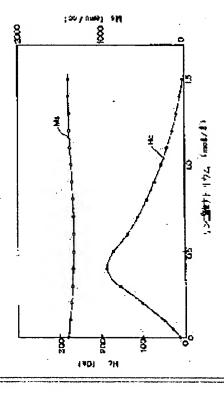
YAMAMOTO TAKEHIKO

(54) ELECTROLESS PLATING BATH

(57) Abstract:

PURPOSE: To stably form a semihard magnetic film having large saturation magnetization and coersive force by plating with high productivity by using this electroless plating bath.

CONSTITUTION: The citrate group and malate group as the complexing agent for a metal ion are added to an aq. soln. contg. cobalt ion as the metal ion and the dimethylamine borane or diethylamine borane as the reducing agent for the metal ion as the additive to obtain the electroless plating bath.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.11.1995

[Date of sending the examiner's decision of

09.06.1998

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-1384

(43)公開日 平成5年(1993)1月8日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

厅内整理番号

技術表示箇所

.C 2 3 C 18/34

8414-4K

18/50

8414-4K

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)・

(21)出顯番号

特願平3-175929

(22)出願日

平成3年(1991)6月21日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 後藤 文男

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株

(72)発明者 山本 武彦

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株

式会社内

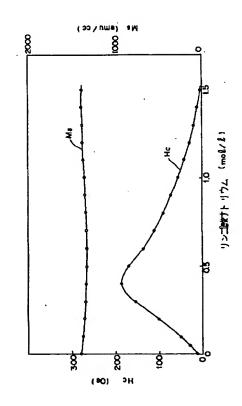
(74)代理人 弁理士 舘野 千惠子

(54) 【発明の名称】 無電解めつき浴

(57)【要約】

【目的】 飽和磁化が大きく、かつ保磁力が30~30 0 О e のセミハード磁性膜を生産性に優れためっき法 で安定に作製できる無電解めっき浴を提供する。

【構成】 金属イオンとしてコバルトイオン、添加剤と して金属イオンの還元剤としてのジメチルアミンボラン またはジエチルアミンボランを含む水溶液に、金属イオ ンの錯化剤としてクエン酸基およびリンゴ酸基を添加し た無電解めっき浴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属イオンとしてコバルトイオンを含 み、添加剤として少なくとも前記金属イオンの還元剤と してのジメチルアミンボランまたはジエチルアミンボラ ンを含む水溶液であって、金属イオンの錯化剤としてク エン酸基およびリンゴ酸基を含むことを特徴とする無電 解めっき浴。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、垂直記録に用いる磁気 10 記録媒体の下地層などのセミハード磁性膜を作製するた めの無電解めっき浴に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、一般の磁気ディスク装置、磁気テ 一プ装置などの磁気記録装置においては、磁気記録媒体 の長手方向に磁化することにより記録を行ってきたが、 この方式では記録密度の増加に伴って媒体内の反磁界が 増大して残留磁化の減衰と回転を生じ、再生出力が著し く減少するという欠点が存在する。このため記録密度が 増加するほど反磁界が小さくなり、高密度記録が可能な 20 垂直記録方式と、この垂直記録に適した磁気記録媒体と して膜厚に垂直な方向に磁化容易なCoCェスパッタ膜 が提案されている(特開昭52-134706号公 報)。このような垂直記録を効率良く行うため、2層構 造磁性膜を有する磁気記録体が提案されている(特公昭 58-91号公報)。2層構造磁性膜は垂直磁気記録層 (磁気記録媒体)と、低保磁力の下地層からなり、この 下地層は垂直磁気記録層の裏面の磁極を打ち消す作用を するため減磁作用が減少し、再生出力の増大を図ること ができる。2層構造磁性膜の下地層としては、主として 30 スパッタ法によるFeNi膜(パーマロイ)、MoFe Ni膜(モリブデンパーマロイ)、CoZr膜、CoZ rNb膜などの軟磁性膜が使用される。しかし、垂直磁 気記録層(磁気記録媒体)の下地層として軟磁性膜を用 いる場合、再生出力は向上するが、低保磁力のため磁壁 移動が起こりやすく、ノイズが発生しやすい。このため 軟磁性膜のかわりにコバルトまたはコバルトーニッケル 合金のセミハード磁性膜を使用することが提案されてい る (特開平2-18710号公報)。 そしてこのセミハ 一ド磁性膜の保磁力は、30 Oeより小さいとスパイ クノイズの原因となり、300 〇 e より大きいと下地 層への記録が難しくなるため(裏面の磁極を打ち消す作 用が減じるため)、30~300 Oeの範囲であるこ とが好ましいとされている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】このような下地層は、 スパッタ、蒸着、イオンプレーティングなどの乾式成膜 法によって作製されており、この場合、真空系内で行う ため最産性に問題がある。このため、製造上の問題点を 改善して量産性に優れた無電解めっき法により作製され 50 は、0.0003~1.1mol/1の範囲が用いられ

た下地層の適用が検討されている。これには、無電解N ¨i Fe Pめっき膜、無電解NiPめっき膜、無電解Ni WPめっき膜などが適用されているが、このうち飽和磁 化が400emu/ccと比較的大きいNiFeP膜を 使用した場合に最も大きな再生出力が得られる(アイ・ イー・イー・イー・トランザクション・オン・マグネチ ックス (IEEE Transaction on Magnetics) 第Mag-23巻, 第2356~2358頁, 1987年)。しか し、これらの無電解めっき膜の保磁力は20 〇 e 以下 の軟磁性膜であるため、前述のノイズの問題を有してい る。NiFeP膜を得るめっき浴としては、金属表面技 術協会第65回講演大会要旨集,第138~139頁, 1983年に鉄イオンの供給源として鉄ミョウバンを用 いたNiFePめっき浴や、東北大学科学計測研究所報 告, 第33巻, 第1~13頁, 1984年に、鉄イオン の供給源としてモール塩を用いたNiFePめっき浴の 例が挙げられている。しかし、浴条件を変化させてもこ れらのNiFeP膜の保磁力は、30 Oeを越えるこ とはできなかった。

【0004】また、無電解めっき法では飽和磁化が14 00emu/cc程度(NiFeP膜の約3.5倍の 値)と大きいCoB膜が作製可能であり、より出力増大 効果が期待される。しかし、酒石酸を錯化剤とする従来 の無電解CoBめっき浴から得られるめっき膜は軟磁性 膜であり、保磁力は数Oe以下(代表的な値としては 1.9 Oe)と小さい(日本応用磁気学会学術講演概 要集,第483頁,1989年)。本発明の目的は、こ のような従来の問題を改善して、300e以上の保磁力・ を有し、飽和磁化が大きいCoB合金からなるセミハ― ド磁性膜を安定に作製し得る無電解めっき浴を提供する ことにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、金属イオンと してコバルトイオンを含み、添加剤として少なくとも前 記金属イオンの還元剤としてのジメチルアミンボランま たはジエチルアミンボランを含む水溶液であって、金属 イオンの錯化剤としてクエン酸基およびリンゴ酸基を含 むことを特徴とする無電解めっき浴である。本発明にお いて用いられる無電解めっき浴の主要成分としては、金 属イオンとしてコバルトイオン、前記金属イオンの還元 剤としてジメチルアミンボランまたはジエチルアミンボ ラン、前記金属イオンの錯化剤としてクエン酸基および リンゴ酸基を含むが、本発明の目的、効果を損なわない 範囲において、pH緩衝剤、光沢剤、平滑剤、励起剤、 ピンホール防止剤、界面活性剤等の添加剤を用いること ができる。

【0006】コバルトイオンは、コバルトの硫酸塩、塩 化塩、酢酸塩などの可溶性塩を無電解めっき浴中に溶解 することによって供給される。コバルトイオンの濃度

2

るが、好ましくは0.02~0.3mol/1の範囲で ある。本発明において用いられる金属イオンとしては、 コバルトを主成分とするが、少量のNi, Fe, Be, Mg, Al, Ru, Si, Co, Sr, Y, Zn, Z r, Nb, Cd, In, Sb, Ta, Ir, Hg, T 1, Nb, Gd, Tb, Ti, V, Cr, Cu, Ga, Ge, Mn, W, Mo, Rh, Pd, Ag, Au, P t, Sn, Te, Ba, Cc, Sm, Os, Pb, R e, Bi等のイオンを本発明の効果を損なわない範囲で 含んでいてもよい。還元剤としては、ジメチルアミンボ ランまたはジエチルアミンボランないしはこれらの誘導 体が、0.0001~0.5mol/1、好ましくは 0.01~0.1mol/lの範囲で用いられる。

【0007】錯化剤としてのクエン酸基は、クエン酸ま たはクエン酸ナトリウム、クエン酸カリウムなどの可溶 性塩によって供給される。これらは、0.001~1 m o 1/1の範囲で用いられるが、0.01~0.3mo 1/1の範囲が好ましい。錯化剤としてのリンゴ酸基 は、リンゴ酸またはリンゴ酸ナトリウム、リンゴ酸カリ ウムなどの可溶性塩によって供給される。これらは、 0. 001~2mol/1の範囲で用いられるが、0. 05~1.2mol/lの範囲が好ましい。また錯化剤 としてほかに、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ 酪酸、吉草酸、イソ吉草酸、シュウ酸、グルタル酸、マ レイン酸、酒石酸、フマル酸、シトラコン酸、イタコン 酸、トリカルバリル酸、コハク酸、マロン酸、グリコー ル酸, チオグリコール酸, 乳酸, β-ヒドロキシプロピ オン酸、ピルビン酸、オキサル酢酸、ジグリコール酸、 チオジグリコール酸、メルカプトコハク酸、ジメルカプ トコハク酸、安息香酸、マンデル酸、フタル酸、サリチ 30 ル酸、アスコルビン酸、スルホサリチル酸、トロポロ ン、3-メチルトロポロン、タイロン等のカルボン酸、 エチレンジアミン, ジエチレントリアミン, トリエチレ ンテトラアミン、ピリジン等のアミンおよびその誘導 体、イミノジ酢酸、イミノジプロピオン酸、ニトリロト リ酢酸、ニトリロトリプロピオン酸、エチレンジアミン ジ酢酸、エチレンジアミンテトラ酢酸、エチレンジアミ ンテトラプロピオン酸、ジエチレントリアミンペンタ酢 酸等のアミノポリカルボン酸、アラニン、ザルコシン、 バリン, ノルロイシン, チロシン, システイン, グルタ 40 ミン酸、グリシン、アスパラギン酸、アスパラギン、ヒ スチジン等のアミノ酸、グルコン酸、アロン酸、イドン 酸、ガラクトン酸、グロン酸、タロン酸、マンノン酸等 のヘキソン酸、ピロリン酸などの弱酸またはそれらの可 溶性塩の1種または2種以上の組み合わせを本発明の効 果を損なわない範囲で用いてもよい。

【0008】pH緩衝剤としては、硫酸アンモニウム, 塩化アンモニウムなどのアンモニウム塩、ホウ酸などが 使用される。濃度範囲は0.001~2mol/1、好 ましくは0.03~0.7mol/lが用いられる。p H調節剤としては、アンモニアまたは苛性アルカリとし TNaOH, LiOH, KOH, RbOH, CsOH, FrOH, Be (OH) 2, Mg (OH) 2, Ca (O H) 2, Sr (OH) 2, Ba (OH) 2, Ra (OH) 2 等の金属の水酸化物が、1種または2種以上を組み合わ せて用いられる。またアンモニアと苛性アルカリを併用 することも行われる。通常、pH調節剤を加えない建浴 前のめっき液はほぼ中性ないし酸性域にあり、前記水酸 化物を加えてアルカリ性に p H調節される。所要の p H を上回った場合、pH降下には塩酸、硫酸、硝酸、酢酸 等の酸が用いられる。pH範囲は4~13、好ましくは 7. 5~11の間で用いられる。

[0009]

20

【作用】無電解めっき膜のめっき粒子は、中心部がCo リッチとなり、BやPといった混入元素は外側に分布し て非磁性に近い層をつくり、Coリッチな部分を包み込 む構造をとると考えられている。このような非磁性層が 厚ければCo粒子の磁気的な孤立化が進み、高保磁力が 得られることになる。無電解めっきCoP合金膜では2 ~5%程度ものPを共析させることができるため、10 00 0 e を越える硬質磁性膜が得られる。このほか磁 性めっき膜の磁気特性は結晶構造にも大きく依存する。 無電解めっきCoB合金膜では、B共析量が1%以下と. 少なく純Coに近いCoB合金膜となるため、軟磁性膜 が得られやすいとされる。このため、従来、1 〇 e 程 度ないしはそれ以下といった軟磁性膜の作製を目的に、 CoB合金膜の保磁力をできるだけ小さくすることに努 力が払われてきた。しかし、無電解めっきCoB合金膜 のB共析量が少ないとしても、本発明の目的とするセミ ハード磁性膜の30~300 〇 e 程度の保磁力を得る ことは作製条件(めっき裕条件)によっては可能ではな いかと考えられた。このため発明者らは、無電解CoB めっき浴のめっき浴条件を実験的に広範囲に検討した結 果、錯化剤の種類と組み合わせによって保磁力の増加が 可能であり、クエン酸基とリンゴ酸基を錯化剤に使用す ることにより飽和磁化の大きいセミハード磁性膜が安定 に得られ、本発明の目的に適用できることを見い出し た。この詳細なメカニズムは不明であるが、無電解めっ きの析出反応には浴中添加金属とこれを錯体化する錯化 剤が深く関与しており、クエン酸基とリンゴ酸基が組み 合わされたときセミハード磁性膜を得るに適しためっき 膜構造となるものと考えられる。本発明は、このような 知見を得たことによりもたらされたものである。

[0010]

【実施例】次に、本発明の実施例について説明する。 実施例1

アルミ合金上に、非磁性NiP層をめっきし、表面を鏡 面研磨して基板とした。この基板上に、下記の無電解め っき浴を用いて膜厚 0. 05 μ mのC o B 膜を形成し

無電解めっき浴(1)

浴組成

硫酸コバルト 0.10 mol/l ジメチルアミンボラン 0. 015mol/l 硫酸アンモニウム 0.1 mol/1リンゴ酸ナトリウム 0~1. 5mol/1 クエン酸ナトリウム 0.04 mol/lめっき条件

浴温 70℃

めっき浴の p H 8.0 (室温にてアンモ 10 ニア水でpH調節)

リンゴ酸ナトリウム濃度をかえて得られたCoB膜の磁 気特性を振動試料式磁力計を用いて測定した結果を図1 に示す。保磁力(Hc)は、リンゴ酸ナトリウム0mo 1/1の場合、10 Ocと小さい。リンゴ酸ナトリウ ム濃度とともにHcが増大し、リンゴ酸ナトリウムO. 05mol/1で31 Oeとなり、0. 4mol/1 で最大値188 〇 e となる。その後日 c はしだいに減 少し、リンゴ酸ナトリウム1. 2mol/Iで30 O eとなった。飽和磁化 (Ms) は、リンゴ酸ナトリウム 20 0mol/1で1395emu/ccであり、リンゴ酸 ナトリウム0. 4mol/lで1340emu/ccと やや減少し、リンゴ酸ナトリウム1.5mol/1で1 400emu/ccの値をとる。このように、1340 emu/cc以上の高い飽和磁化を保ったまま、30~ 188 〇 e の保磁力のセミハード磁性膜が得られた。 【0011】実施例2

実施例1と同様にして膜厚0.05μmのCοB膜を形 成したが、本実施例では下記の無電解めっき浴を用い

無電解めっき浴(2)

浴組成

硫酸コバルト 0.10 mol/lジメチルアミンボラン 0.015 mol/l硫酸アンモニウム 0.1 mol/1リンゴ酸ナトリウム 0.4 mol/lクエン酸ナトリウム $0 \sim 0.4 \text{ mol/l}$ めっき条件

浴温 70℃

めっき浴のpH ニア水でpH調節)

クエン酸ナトリウム濃度をかえて得られたCoB膜磁気 特性を測定した結果を図2に示す。Hcは、クエン酸ナ トリウム0mo1/1の場合、1 Оеと小さい。クエ ン酸ナトリウム濃度とともにHcが増大し、クエン酸ナ トリウム0. 01mol/1で30 Oeとなり、0. 04mol/1で最大値1880eとなる。その後Hc はしだいに減少し、クエン酸ナトリウム0.3mol/ 1で320eとなった。Msは、クエン酸ナトリウム0 ~0. 4mol/lの範囲で1340~1400emu 50 /ccであった。このように、1340emu/cc以 上の高い飽和磁化を保ったまま、30~188 0eの 保磁力のセミハード磁性膜が得られた。

6

【0012】 実施例3

実施例1と同様にして膜厚0.05μmのCοB膜を形 成したが、本実施例では下記の無電解めっき浴を用い た。

無電解めっき浴(3)

浴組成

硫酸コバルト 0.10 mol/1 ジメチルアミンボラン 0.015 mol/1硫酸アンモニウム 0.1 mol/1リンゴ酸ナトリウム 0.4 mol/1クエン酸ナトリウム 0.04 mol/l

めっき条件

70℃ 浴温

10.0 (室温にてアンモ めっき浴のpH

ニア水で p H調節)

得られたCoB膜磁気特性を測定した。Hcは、235 Oeであり、pHを増加させることにより実施例1の リンゴ酸ナトリウム濃度 0.4 mol/1の条件で得ら れたHc=188 Oeより約50 Oe増加した。Ms は、1345 e m u / c c であり大きな値を維持してい た。

【0013】実施例4

実施例1と同様にして膜厚0.05μmのCοB膜を形 成したが、本実施例では下記の無電解めっき浴を用い た。

無電解めっき浴(4)

浴組成

硫酸コバルト $0.10 \, \text{mol/l}$ ジメチルアミンボラン $0.02 \, \text{mol} / 1$ 0.1 mol/1硫酸アンモニウム リンゴ酸ナトリウム 0.4 mol/10.04mol/lクエン酸ナトリウム

めっき条件

浴温 70℃

めっき浴のpH 8.0 (室温にてアンモニ ア水で p H調節)

8. 0 (室温にてアンモ 40 得られた CoB 膜磁気特性を測定した。 Hcは、242 Oeであり、ジメチルアミンボラン濃度を増加するこ とにより実施例1のリンゴ酸ナトリウム濃度0.4mo 1/1の条件で得られたHc=188 Oeより約50 Oe増加した。Msは、1343emu/ccであり大 きな値を維持していた。

【0014】実施例5

実施例1と同様にして膜厚0.05 μmのCoB膜を形 成したが、本実施例では下記の無電解めっき浴を用い た。

無電解めっき浴(5)

浴組成

硫酸コバルト 0.11 mol/1 0.02 mol/lジメチルアミンボラン 0.3硫酸アンモニウム mol/1リンゴ酸ナトリウム 0.45 mol/1 0. 045mol/1 クエン酸ナトリウム めっき条件 65℃ 浴温

めっき浴のpH

10.0 (室温にてアンモ

ニア水でpH調節)

得られたCoB膜磁気特性を測定した。Hcは、300 Oeであり、浴条件を選ぶことによりHcが増加し た。Msは、1340emu/ccであり大きな値を維 持していた。

【0015】実施例6

実施例1と同様にして膜厚0.05μmのCoB膜を形 成したが、本実施例では下記の無電解めっき浴を用い

無電解めっき浴(6)

浴組成

硫酸コバルト $0.08 \, \text{mol/l}$ ジエチルアミンボラン 0. 017mol/l 硫酸アンモニウム 0.2 mol/lリンゴ酸ナトリウム 0.35 mol/lクエン酸ナトリウム $0.035 \, \text{mol/l}$ めっき条件

.75℃ 浴温

めっき浴のpH

8. 5 (室温にてアンモニ

ア水でpH調節)

得られたCoB膜磁気特性を測定した。Hcは、110 Oeであり、Msは、1370emu/ccと大きな。 値を維持していた。

【0016】なお、実施例1~6ではアルミ合板上に、 非磁性NiP層をめっきした基板を使用したが、無電解 Cuめつき層、電解Cuめつき層、無電解NiCuPめ っき層、無電解NiSnPめっき層 、無電解NiWP めっき層、無電解NiWPめっき層などのNiP以外の めっき層を形成した基板や、銅基板、黄銅基板、適当な 触媒処理をしたプラスチック、ガラスなどの非金属基板 等の基板を用いた場合も同様のセミハード磁性膜の特性 が得られた。また、СоВめっき膜の膜厚も実施例の 0. 05μmに限定されることはなく、0. 005~1 0 μ mの範囲においてセミハード磁性膜の特性を得るこ とが可能であった。・

[0017]

【発明の効果】以上、説明したように、本発明によれ ば、飽和磁化が1340~1400emu/ccと大き く、保磁力が30~300 Оeであるセミハード磁性 膜を形成することができる。・

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の無電解めっき浴により得られるС o B セミハード磁性膜の一例の保磁力(Hc)および飽和磁 化(Ms)と、めっき浴中のリンゴ酸ナトリウム濃度と の関係を示す図である。

【図2】本発明の無電解めっき浴により得られるCoB セミハード磁性膜の一例の保磁力(Hc)および飽和磁 化(Ms)と、めっき裕中のクエン酸ナトリウム濃度と の関係を示す図である。

【図1】

